



日昇電子科技有限公司  
深圳市丰华日昇科技有限公司

RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED  
TEL: 0755-29663560      FAX: 0755-29648851

## 承认书 Acknowledgment

CUSTOMER NAME                    客户名称: \_\_\_\_\_  
CUSTOMER PARTS NO                客户料号: \_\_\_\_\_  
DESIGNATION                        系列: \_\_\_\_\_  
MODEL NO                          型号: ST-1100LP  
DRAWING NO                        图型号: \_\_\_\_\_  
FORDRAWING ON                    客户机种: \_\_\_\_\_

PLEASE CONFIRM OUR SPECIFICATION. 敬请确认规格书之内容。

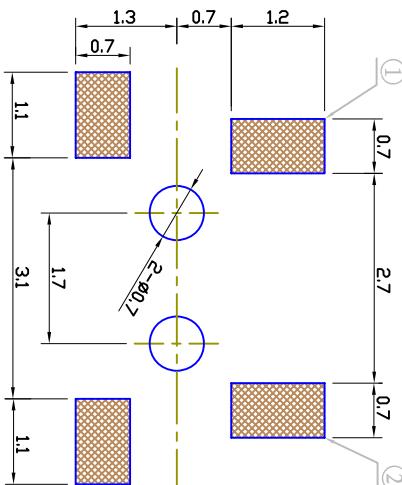
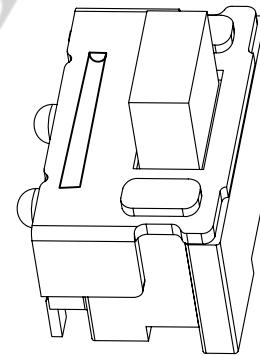
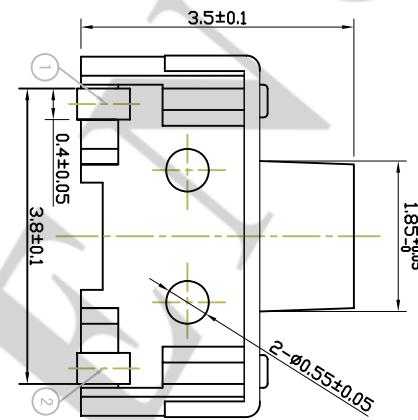
PLEASE CONFIRM AND RETURN1COY. 请确认后惠返 (1) 份。

| APPROVAL STATUS 审批 |         |            |  |
|--------------------|---------|------------|--|
| APPROVED 接受        |         | FAILED 不接受 |  |
| SIGNATURE 签署       | DATE 日期 |            |  |

| DGN 制表人  | CKD校对    | APPD审核   |    |
|----------|----------|----------|----|
| 刘丽       | 张伟       |          |    |
| DATE 日期/ | DATE 日期/ | DATE 日期/ | NO |

RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION  
the following soldering are recommended  
for reflow soldering

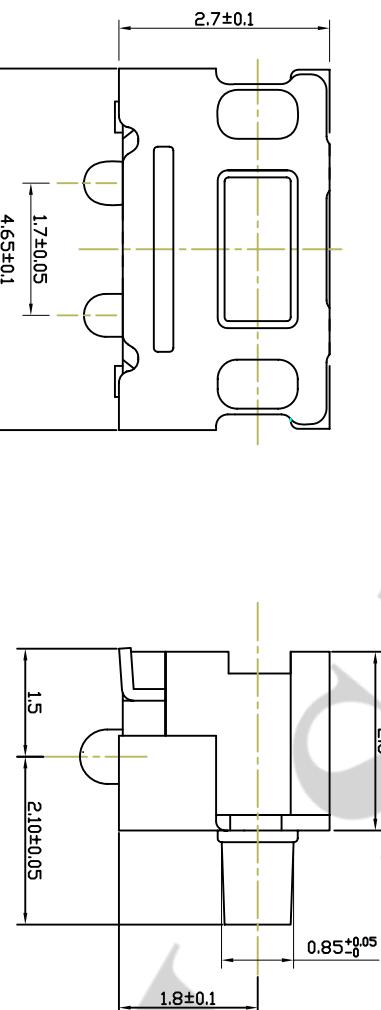


CIRCUIT DIAGRAM

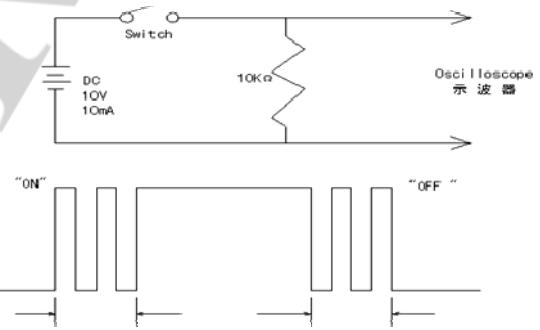


技术参数

| NO | 项目   | 参数                |
|----|------|-------------------|
| 1  | 额定电流 | 50mA 12V DC       |
| 2  | 接触电阻 | ≤100mΩ            |
| 3  | 按压力  | 160±50gf          |
| 4  | 行程   | 0.2±0.1mm         |
| 5  | 绝缘电阻 | >100MΩ            |
| 6  | 抗电强度 | AC 250V 50Hz 1Min |
| 7  | 寿命   | 100,000 cyc       |



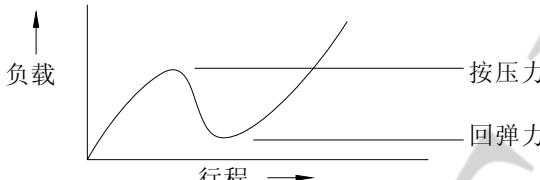
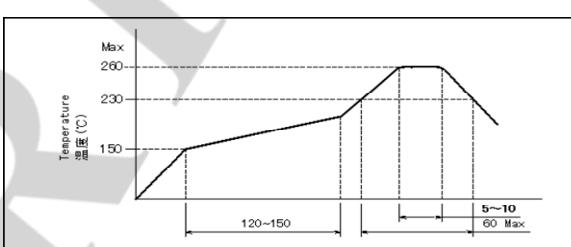
| 底图总号  | 未注公差   | 日昇电子科技有限公司 | 产品名称                                    | 轻触开关        |
|-------|--------|------------|---|-------------|
| 签 字   | 30<L   | ±0.30      | RISHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED | TACT SWITCH |
| 日 期   | 5<L≤30 | ±0.25      | 设计                                      | 20120921    |
| 更改文件号 | L≤5    | ±0.15      | 审核                                      | 5:1         |
| 标记    | 变更内容   | 角 度        | 批 准                                     | 批 准         |
| 旧底图总号 |        |            |   |             |

| 1. General specification 基本事项   |   |                                    |             |
|---|---|------------------------------------|-------------|
| 1.1 Switch action 开关种类: Tact Switch 轻触开关  |   |                                    |             |
| 1.2 Switch rating 最大额定值: DC 12V, 50mA   |   |                                    |             |
| 1.3 Operation temperature range 使用温度试验范围: -20°C~+85°C   |   |                                    |             |
| 1.4 Preservative temperature range 保存温度范围: -40°C~+85°C  |   |                                    |             |
| 1.5 Appearance and dimensions : See outside drawing page 外形尺寸: 见外形尺寸图   |   |                                    |             |
| 1.6 Standard condition :Unless otherwise specified ,the test and measurements shall be carried out as follows :试验、测定状态                              |   |                                    |             |
| Ambient temperature 温度: 5~35°C  |   |                                    |             |
| Relative humidity 相对湿度: 45~85%  |   |                                    |             |
| Air pressure 气压: 86~106kPa (860~1060mbar)   |   |                                    |             |
| However , if doubt arises on the decision based on the measured Values under the above-mentioned conditions , the following conditions be employed: |   |                                    |             |
| 但是在对判定产生疑义时, 按下述状态实施:   |   |                                    |             |
| Ambient temperature 温度: 20±2°C  |   |                                    |             |
| Relative humidity 相对湿度: 65±5%   |   |                                    |             |
| Air pressure 气压: 86~106kPa (860~1060mbar)   |   |                                    |             |
| 2. Performance 性能   |   |                                    |             |
| 2.1 Electrical characteristics 电气性能   |   |                                    |             |
| Item<br>项目  | Test condition<br>测试条件  | Performance<br>规格                  |             |
| 2.1.1 Contact Resistance<br>接触电阻  | Push force: (Operation force)X2。<br>测定时的负荷: 操作方向动作力基准值的 2 倍<br>Measurement tool: Contact resistance meter<br>测定器: 微电流接触电阻计 (1kHz,20mV,5~50mA) | 100mΩ max.<br>100 毫歐以下。            |             |
| 2.1.2 Insulation Resistance<br>绝缘电阻   | DC 250V(Between terminals) frame for 1 minute.<br>不相接的两端子间、端子与塑胶间施加 DC250V 电压, 持续 1 分钟测量  | 100MΩ min.<br>100 兆歐以上。            |             |
| 2.1.3 Withstand Voltage<br>耐电压  | AC 250V (Between terminals) frame for 1 minute.<br>不相接的两端子间、端子与塑胶间施加 AC250V 电压, 持续 1 分钟测量   | No insulation destruction<br>无绝缘破坏 |             |
| 2.1.4 Bouncing<br>触点抖动  | Operation speed:3~4times/s<br>操作速度: 每秒 3~4 次<br><br>      | ON: 3ms max 以下<br>OFF: 8ms max 以下  |             |
| RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED  | WRITTEN BY  | CHECKED BY                         | APPROVED BY |

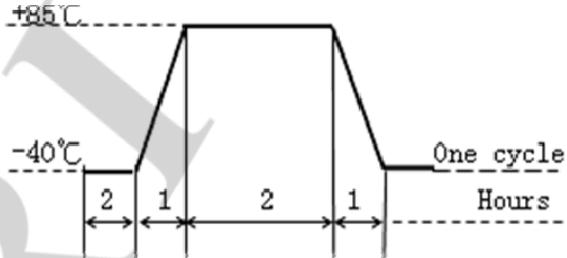


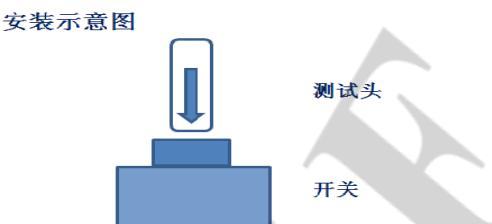
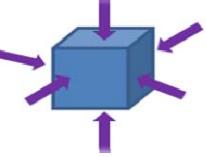
日昇电子科技有限公司  
RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED

## 2.2 Mechanical Characteristics 机械性能

| Item<br>项目  | Test condition<br>测试条件   | Performance<br>规格   |
|---|--|---|
| 2.2.1 Operations Force<br>动作力   | <p>Push by recommended operating condition.<br/>测量时在开关的顶端的面中央、按开关动作方向均匀施加静负荷。</p>    | <p>Push force<br/>按压力 <math>1.57 \pm 0.5\text{N}</math> (<math>160 \pm 50\text{gf}</math>)</p> <p>Return force<br/>回弹力 <math>0.5\text{N}</math> (<math>50\text{gf}</math> 最小)</p> |
| 2.2.2 Travel to closure<br>运作行程   | <p>Push by recommended operating condition<br/><math>F=(\text{Operation force}) \times 2</math><br/>在开关的顶端的面中央沿开关动作方向施加2倍操作力测量行程，测量仪器的顶端应平。</p>  | $0.2 \pm 0.1\text{mm}$  |
| 2.2.3 Push strength<br>按压强度   | <p>30N (3Kgf) for 1 minute<br/>在开关驱动器件顶端中央，在按压力方向加30N (3Kgf) 压力，作用60秒。</p>   | No damage(Electrical and mechanical)<br>无异常（电气、机械性能）  |
| 2.2.4 Vibration test<br>耐振性   | <p>1) Amplitude 全振幅: 1.5mm<br/>2) Sweep rate: 10-55-10Hz for 1 minute<br/>扫描速度: 10-55-10Hz 1分钟<br/>3) Sweep method: Logarithmic frequency sweep rate<br/>扫描方式: 对数频率扫描速度<br/>4) Vibration direction : X、Y、Z (3 directions)<br/>振动方向: X、Y、Z (3方向)<br/>5) Time: Each direction 2 hours (Total 6 hours)<br/>时间: 每个方向2个小时(共6小时)</p> | No.2.1 and 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied<br>满足2.1项和2.2.1至2.2.2项。  |
| 2.2.5 SOLDER HEAT RESISTANCE<br>回流焊接热试验   | <p>REFLOW SOLDERING:</p>   | Without deformation of case or excessive looseness of electrical properties<br>本体无变形，能满足电气、机械性能。  |
| 2.2.6 Solderability<br>可焊性  | <p>After sprayed flux<br/>涂上助焊剂后<br/>temperature: <math>245 \pm 5^\circ\text{C}</math><br/>温度: <math>245 \pm 5^\circ\text{C}</math><br/>Soldering time: <math>3 \pm 0.5\text{sec}</math><br/>焊接时间: <math>3 \pm 0.5</math> 秒</p>  | <p>90% or more of surface area of the portion immersed in solder shall be covered by new solder<br/>90%或更多的浸焊面积能被焊锡覆盖</p>   |
|  日昇电子科技有限公司<br>RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED | WRITTEN BY   | CHECKED BY  |
|   |  | APPROVED BY   |

### 2.3 Climatic characteristics 耐候性能

| Item<br>项目  |                                   | Test condition<br>测试条件   | Performance<br>规格   |
|---|-----------------------------------|--|---|
| 2.3.1   | Cold test<br>耐寒性                  | 1) Temperature: $-40 \pm 2^\circ\text{C}$<br>温度: $-40 \pm 2^\circ\text{C}$<br>2) Duration of test: 96h<br>持续时间: 96 小时<br>3) Take off a drop water<br>去掉水珠<br>4) Standard conditions after test: 1h<br>试验后的放置条件: 1 小时   | Contact resistance : $100\text{m}\Omega$ max<br>接触电阻: $100\text{ m}\Omega$ 以下<br>Insulation resistance: $100\text{M}\Omega$ min<br>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 $100\text{M}\Omega$<br>Withstand voltage :No. destruction.<br>耐电压: 无绝缘破坏。<br>No. 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied<br>满足 2.2.1 到 2.2.2 项。 |
| 2.3.2   | Heat test<br>耐热性                  | 1) Temperature: $80 \pm 2^\circ\text{C}$<br>温度: $80 \pm 2^\circ\text{C}$<br>2) Duration of test: 96h<br>持续时间: 96 小时<br>3) Standard conditions after test: 1h<br>试验后的放置条件: 1 小时   | Contact resistance : $100\text{m}\Omega$ max<br>接触电阻: $100\text{ m}\Omega$ 以下<br>Insulation resistance: $100\text{M}\Omega$ min<br>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 $100\text{M}\Omega$<br>Withstand voltage :No. destruction.<br>耐电压: 无绝缘破坏。<br>No. 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied<br>满足 2.2.1 到 2.2.2 项。 |
| 2.3.3   | TEMPERATURE CYCLIC TEST<br>温度交变试验 | According to following figure, after 5cycles, test after keeping in normal condition for 30min.<br>如图示环境中，循环 5 次后，放置在正常环境中，1 小时后进行测量。    | Contact resistance : $100\text{m}\Omega$ max<br>接触电阻: $100\text{ m}\Omega$ 以下<br>Insulation resistance: $100\text{M}\Omega$ min<br>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 $100\text{M}\Omega$<br>Withstand voltage :No. destruction.<br>耐电压: 无绝缘破坏。<br>No. 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied<br>满足 2.2.1 到 2.2.2 项  |
| 2.3.4   | Humidity test<br>耐湿性              | 1) Temperature: $60 \pm 2^\circ\text{C}$<br>温度: $60 \pm 2^\circ\text{C}$<br>2) Relative humidity: 90~95%<br>相对湿度: 90~95%<br>3) Duration of test: 96h<br>持续时间: 96 小时<br>4) Take off a drop water<br>去掉水珠<br>5) Standard conditions after test: 1h<br>试验后的放置条件: 1 小时 | Contact resistance : $100\text{m}\Omega$ max<br>接触电阻: $100\text{ m}\Omega$ 以下<br>Insulation resistance: $100\text{M}\Omega$ min<br>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 $100\text{M}\Omega$<br>Withstand voltage :No. destruction.<br>耐电压: 无绝缘破坏。<br>No. 2.2.1 to 2.2.2 shall be satisfied<br>满足 2.2.1 到 2.2.2 项  |
|  日昇电子科技有限公司<br>RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED |                                   | WRITTEN BY   | CHECKED BY  |
|   |                                   |  | APPROVED BY   |

| Item<br>项目  |  | Test condition<br>测试条件   | Performance<br>规 格   |
|---|--|--|--|
| 2.3.5   | Endurance ( switching ) action<br>耐久特性(开关寿命) | <p>1) Operation speed: 1time/s<br/>动作速度: 1 次/秒</p> <p>2) Push force: Maximum value of operation force<br/>按力: 动作力规格值的上限</p> <p>3) Operation number: 100, 000 times<br/>动作次数: 100, 000 次</p>  | <p>Contact resistance : 100mΩ max<br/>接触电阻: 100 mΩ 以下</p> <p>Bouncing : 10 ms max<br/>触点抖动: 10 毫秒以下</p> <p>Insulation resistance: 100MΩ min<br/>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 100MΩ</p> <p>Withstand voltage :No. destruction.<br/>耐电压: 无绝缘破坏。</p> <p>Variations rate of operation force shall be within ±30% to the value before testing<br/>动作力的变化范围在初始值的±30% 以内</p> <p>2. 2. 2 shall be satisfied<br/>满足 2. 2. 2 项</p> |
| .2.3.6  | Withstand H2S<br>耐 H2S                       | <p>1) Density: 3±1ppm<br/>浓度: 3±1ppm</p> <p>1) Temperature: 40±2°C<br/>温度: 40±2°C</p> <p>2) Relative humidity: 90~95%<br/>相对湿度: 90~95%</p> <p>3) Duration of test: 12h<br/>持续时间: 12 小时</p> <p>4) Standard conditions after test: 1h<br/>试验后的放置条件: 1 小时</p>                     | <p>Contact resistance : 100mΩ max<br/>接触电阻: 100 mΩ 以下</p> <p>Insulation resistance: 100MΩ min<br/>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 100MΩ</p> <p>Withstand voltage :No. destruction.<br/>耐电压: 无绝缘破坏。</p> <p>No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be satisfied<br/>满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项</p>  |
| 2.3.7   | Salt mist<br>雾实验                             | <p>At 5% NaCl liquor for 24 hours depend on 35°C, after washing ,keep in normal condition.<br/>5% 的 NaCl 溶液, PH 值: 6.5~7.2, 在 35°C 的条件下喷雾。铜材 24 小时, 铁材 8 小时。用清水洗干净后并在室温下晾干</p>   | <p>No remarkable corrosion shall be recognized in metal part.<br/>在金属件上没有腐蚀斑点。</p>   |
| 2.3.8   | Shock<br>耐冲击性                                | <p>Peak acceleration: 500m/S<sup>2</sup><br/>冲击加速度: 500m/S<sup>2</sup></p> <p>脉冲持续时间 11ms</p> <p>Test time-6direction, each 3 times total 18 times<br/>测试次数-6 个方向, 各 3 次共计 18 次</p>         | <p>Contact resistance : 100mΩ max<br/>接触电阻: 100 mΩ 以下</p> <p>Insulation resistance: 100MΩ min<br/>绝缘电阻: DC. 250V, 大于 100MΩ</p> <p>Withstand voltage :No. destruction.<br/>耐电压: 无绝缘破坏。</p> <p>No. 2. 2. 1 to 2. 2. 2 shall be satisfied<br/>满足 2. 2. 1 到 2. 2. 2 项</p>  |
|  日昇电子科技有限公司<br>RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED |  | WRITTEN BY   | CHECKED BY   |
|   |  |  | APPROVED BY  |

### 3. Precaution 注意事项

#### 3.1 Soldering condition 浸焊条件

| Item 项目                       | Condition 测试条件  |
|-------------------------------|---|
| Preheat temperature<br>预热温度   | 110°Cmax ( Embilomental temperature of soldering surface of P.C.B )<br>110°C 以下 (印刷基板焊锡周围的温度) |
| Preheat time<br>预热时间          | 60 sec, max<br>60 秒以内   |
| Area of flux<br>助焊剂面积         | 1/2 max of P.C.B. thickness<br>印刷基板厚度的 1/2 以内   |
| Temperature of solder<br>焊锡温度 | 260±5°C max<br>260±5°C 以下   |
| Times of immersion<br>浸焊时间    | Within 5 sec<br>5 秒以内   |
| Soldering number<br>浸焊次数      | Within 2 times (But should bring down heat of the first soldering)<br>2 次以内 (但应把第一次焊锡的温度降下来)  |
| Printed wiring board<br>印刷基板  | Single sided copper- clad laminates<br>单面铜箔   |
|                               |   |

- 1) After switches were soldered, please be careful not to clean switches with solvent  
开关浸焊后，注意不要用溶剂清洗。
- 2) In the case of using soldering iron, soldering conditions shall be 280°C max and 3 sec max.  
在使用铬铁的情况下，焊锡温度应在 280°C 以下、3 秒以内。
- 3) Right after switches were soldered; please be careful not to load on the knobs of switches.  
浸焊后，注意不要在手柄顶部施加负荷。

#### 3.2 Design instructions (设计中应注意事项)

- 1) Follow recommended P.C.B. piercing plan in the outside drawing page.  
印刷基板的安装孔尺寸参见产品图

#### 3.3 Note (注意点)

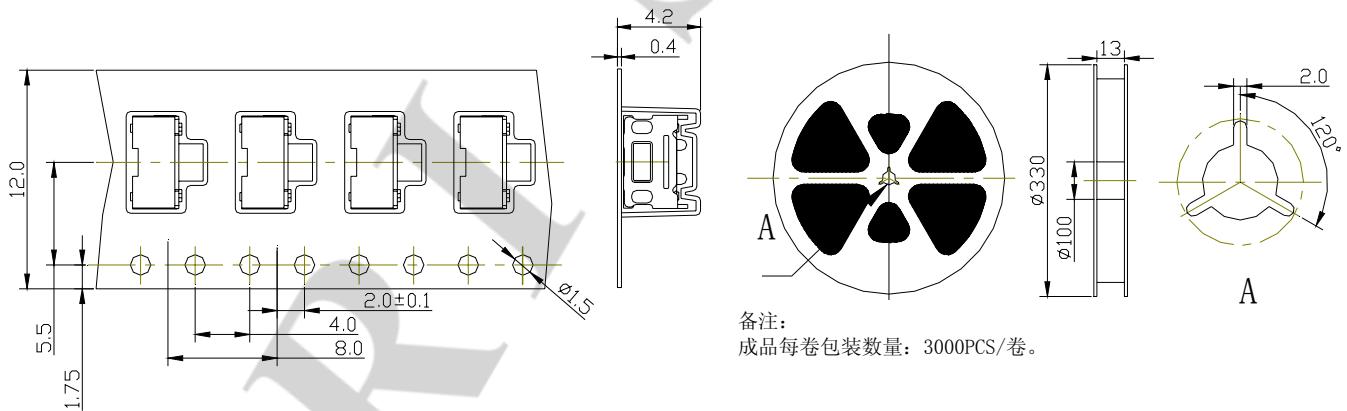
- 1) Please be cautious not to give excessive static load or shock to switches.  
注意不要施加超过负荷的压力或晃动开关。
- 2) Please be careful not to pile up P.C.B. after switches were soldered.  
开关焊接以后，印刷基板注意不要叠放。
- 3) Preservation under high temperature and high humidity or corrosive gas should be avoided especially. When you need to preserve for a long period, do not open the carton.  
保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境，如需长时间保存，请不要打开包装箱。
- 4) SMT 焊接时，刷锡厚度应控制在 0.11mm 以内。  
SMT were soldered., thickness control 0.11mm MAX

|   |            |            |             |
|---|------------|------------|-------------|
|  日昇电子科技有限公司<br>RI SHENG HI-TECH ELECTRICAL CO., LIMITED | WRITTEN BY | CHECKED BY | APPROVED BY |
|   |            |            |             |

## 4. Specification 材质

| N0 | Part Name<br>名称 | QT'Y<br>数量 | Material<br>颜色 | Specification<br>材 质 | Photos<br>照片 |
|----|-----------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| 1  | 盖板              | 1          | 银白色            | 磷铜镀银                 |              |
| 2  | 按钮              | 1          | 黑色             | LCP                  |              |
| 3  | 簧片              | 2          | 本色             | 不锈钢覆银                |              |
| 4  | 基座              | 1          | 白色             | LCP                  |              |
| 5  | 端子              | 1          | 银白色            | 磷铜镀银                 |              |

## 5.Reel page 编带尺寸



# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:***

***Click to view products by [RI SHENG](#) manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[KMR633NG LGF](#) [5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [6426-201-11343](#) [MJ1226](#) [MJTP1109B](#) [MJTP1138EAUTR](#) [MJTP1230BL](#) [MJTPSHW](#)  
[GS6.90F300QP](#) [1-1977223-0](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSM24NVTR](#) [ADTSMW66NV](#)  
[ADTSMW67RV](#) [ATM533VTR](#) [1571300-3](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [2-1977223-4](#) [2-1977223-7](#)  
[ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSA65NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#)  
[ADTSM31RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#)  
[FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [D38999/20JJ37SA](#) [TL1105B](#) [TL1105J](#) [ATH447K2Q](#) [ATM534VTR](#)